

1.多模态通用大模型项目

行业领域：人工智能

简介：MiniMax自主研发了一系列多模态通用大模型，包括MiniMax M2、Hailuo-2.3、Speech-2.6和Music-1.5。新一代文本大模型MiniMax M2在全球权威测评榜单Artificial Analysis (AA)上，总分冲入全球前五、开源第一，跻身全球文本模型的第一梯队。在智能体领域，MiniMax Agent是国内首个全栈通用智能体，它能多步规划出专家级解决方案，具备从前端、后端、数据库、测试、封装等全流程的编程开发能力，也是目前全球交付成功率最高的智能体。同时，基于视频模型Hailuo-2.3，MiniMax的推出的Media Agent的可实现“一键成片”，支持分布创作模式，允许用户上传图片、视频或音频素材，并根据具体需求进行个性化定制。

合作/投资需求：项目合作金额面议，用于围绕智能客服、教育辅导、文化传媒、广告营销等领域，共同打造“AI+行业”示范项目。

2.基座模型项目

行业领域：人工智能

简介：该企业是上海市基座模型的链主企业，自成立起深度参与上海模型、数据、算力及相关系统平台的构建，目前

是国内创业公司内模型能力覆盖全面且每个方向都保持在第一梯队的创业公司，基座模型矩阵已经覆盖从语言、多模态到推理的全面能力，尤其是多模态和Agent能力已经头部客户量产落地验证。系统层面拥有创业公司最大单一训练集群，创业公司唯一全栈自研的大集群调度经验。商业化模式清晰，聚焦智能终端与Agent软硬结合，战略布局 3+X（车+手机+机器人+泛IOT设备）关键赛道，在消费电子、智能汽车、金融等商业模式清晰的重点垂直领域与头部客户深度绑定，量产进度和收入质量国内领先，可实现有持续性收入的商业闭环。

合作/投资需求：25-30亿元，用于研发综合全面、多模领先的基座模型矩阵和积极布局以ai agentOS驱动的下一代硬件终端生态。

3.普惠AI项目

行业领域：人工智能

简介：该公司作为国际领先的AI基础设施企业，致力于成为大模型时代首选的算力运营商。依托“多元异构、软硬协同”的核心技术优势，打造了连接“M种模型”和“N种芯片”的“M×N”AI基础设施新范式，实现多种大模型算法在多元芯片上的高效协同部署。基于多元芯片算力底座，向大模型开发者提供极致性价比的高性能算力和原生工具链，为大模型从开发到部署的全生命流程降本增效。

以“释放无穹算力，让AGI触手可及”为使命，通过不断的技术创新实现普惠AI，让算力成本实现万倍下降。

合作/投资需求：股权投资，公司正在进行B轮融资，预计融资7亿元，占比15%左右。

4.工业智能体项目

行业领域：工业科技

简介：该公司是一家行业领先的工业科技公司，以“数据驱动制造”为核心愿景，打造大数据、人工智能、云计算等技术为底座的生产管理软件，创新研发多场景工业智能体（AI Agent），深度嵌入生产全流程，让传统制造业在新技术的赋能下变得更柔性和敏捷。核心产品涵盖灵活可配置的制造协同系统，形成了智造、小工单、造物构成的产品矩阵，帮助不同规模的中国工厂柔性、敏捷响应消费市场需求。智造方面，提升大型工厂内复杂生产流程的协作效率，小工单方面，解决中小微工厂生产协作和实时数据统计难题，造物方面，让小批量、快反应的新兴市场需求直连具有柔性产能的中小企业。

合作/投资需求：5 亿人民币，用途面谈；有柔性生产和供应链的需求的客户；招募亚太，欧洲及北美数字化服务商作为生态伙伴。

5.玻色量子计算机项目

行业领域：人工智能

简介：该公司是一家专注于实用化专用光量子计算机研发与应用的国家高新技术企业和“专精特新”中小企业。公司围绕“相干量子计算设备”核心技术，构建了涵盖量子硬件研发与销售、云计算平台构建与服务、以及面向行业的软件算法联合开发的完整业务体系。目前,公司坚持硬件系统设备提供商的角色定位，在现阶段以探索和拓展量子计算应用场景和打造行业应用标杆案例为目标，与上下游各类合作伙伴共同建设量子计算应用生态。公司自主研发的相干光量子计算机在量子比特规模、工程可实现性以及应用落地能力等方面具备优势，是目前国内唯一具备短期落地能力的量子计算技术路线。已发布的千比特级商用相干光量子计算机，填补了国内实用化量子计算方案的空白，并在国际上具有技术稀缺性和领先性。

合作/投资需求：正在进行Pre-B轮融资，资金需求3亿元，占比6%左右，用作相干光量子计算机的研发和生产方面。

6.AI CPU开发项目

行业领域：集成电路设计

简介：该公司拥有全建制通用高性能AI CPU芯片开发及商业化团队。基于“一芯多用”的发展战略，产品应用于AI PC、

汽车智能座舱、机器人、空间计算等端侧和边缘侧智能设备等多领域市场，打破了高端边缘AI算力芯片领域“卡脖子”局面，与高通、联发科、AMD等企业直面竞争。于2024年7月发布的首颗芯片此芯P1一次性成功流片、点亮并达到量产标准，该产品基于Arm最先进的架构设计而成，整合了CPU/GPU/NPU异构设计，是国内第一颗6nm高性能AI CPU，填补了国内空白。

合作/投资需求：正在进行A+轮融资，资金需求7亿元，占比50%左右，用于现有产品商业化推广及新一代A1芯片推广。

7.先进存储器建设项目

行业领域：集成电路设计-存储

简介：该企业通过深耕存储、突破自研高端存储控制器关键技术，跻身国际控制器技术第一梯队，实现从SATA、PCIe3.0、PCIe4.0到PCIe5.0全代次控制器芯片量产和海内外销售，致力于成为大数据和AI时代全球领先的综合存储解决方案企业。

合作/投资需求：正在进行C轮融资，资金需求面议，用于研发下一代先进存储控制芯片。

8.芯片成品制造封测一期项目

行业领域：集成电路封测

简介：工厂按工业4.0与灯塔工厂标准建设，依托母公司全球领先封测技术、研发体系及全产业链支持，技术覆盖传统封装至先进封装，拥有超过3000项专利（截至2025年6月30日）。在国际上，企业凭借其成熟的全球客户关系与领先技术，在车规级封测领域占据重要地位；在国内，本项目将增强国内高端车规芯片封测能力，有力支撑新能源汽车与智能驾驶产业链发展。

合作/投资需求：正在进行天使轮融资，资金需求5亿元人民币，股比5%，用于打造汽车电子封测产线方面。

9.SiC产线项目

行业领域：集成电路制造

简介：本项目旨在建设一条先进的碳化硅（SiC）功率半导体芯片及模块的规模化制造产线。项目聚焦于第三代半导体技术的产业化，主要生产用于新能源汽车、光伏发电、工业控制等领域的高性能SiC MOSFET和SBD芯片。

合作/投资需求：正在进行C轮融资，资金需求10亿元，占比40%左右，新建SiC晶圆制造产线方面。

10.碳化硅产线技改项目

行业领域：碳化硅晶圆制造

简介：随着新能源汽车、光伏逆变器、充电桩市场的高速发展，碳化硅功率器件作为核心关键器件，市场需求呈爆发式增长。随着过去几年来的量产技术积累，国产碳化硅MOSFET芯片已具备开始取代进口芯片进入汽车主驱的技术实力和完整产业链。预计在2025年-2026年，主驱碳化硅MOSFET芯片会逐步实现国产替代。作为国产碳化硅芯片制造企业的先行者之一，我司碳化硅工艺平台已导入部分新能源汽车主驱客户。但已有碳化硅产能无法满足客户对产能的迫切需求，因此，亟需通过技改升级现有车规级生产线设备工艺能力，扩充产能，为主驱芯片市场上行做好准备。

合作/投资需求：正在进行D+轮融资，资金需求40亿元，占比50%左右，用于技改升级现有车规级碳化硅生产线设备工艺能力

11.半导体关键制程核心流控和电控零部件的研发项目

行业领域：半导体

简介：公司聚焦半导体关键制程核心流控和电控零部件的研发和生产制造。项目拟在沪新建全球总部和制造基地，计划在临港新片区拿地43亩。项目建成后，将实现研发、销售、制造集成一体，预计建成后最大年产能超20亿元、最大年产值约20亿元以上。

合作/投资需求：正在进行C轮融资，资金需求5亿元，占比30%左右，用作新建全球总部和制造基地方面。

12.12英寸车规级芯片研发中试线项目

行业领域：汽车电子

简介：拟投资300,000万元，在嘉定工业区建设12英寸车规级芯片研发中试线，为国产汽车芯片的设计开发、生产制造等方面提供有力的技术支撑，通过工艺和设计的协同优化（DTCO）帮助芯片产业缩短研发周期、提高研发质量，建立符合中国国情的车规级芯片测试及评价体系，引领国内测试与评价体系的标准化建设，助力实现标准、测试、认证

体系的搭建，打造一个健康的、良性的、有序竞争的国产车规级芯片生态圈。

合作/投资需求：正在进行天使轮融资，资金需求5亿元，占比50%左右，用于汽车芯片中试线建设。

13.超高密度三维芯片集成（一期）项目

行业领域：集成电路制造

简介：项目总投资100亿元，聚焦领先的芯粒多芯片系统集成封装技术，并配套需要的先进封装测试完整能力。项目持续追赶对标全球最先进水平，助力提升芯片算力等性能，具有显著的先进性与前瞻性，全面满足我国人工智能和高性能运算芯片产品的芯粒先进封装技术需求。

合作/投资需求：正在进行天使轮融资，资金需求20亿元，占比20%左右，用于新建面向大芯片的先进封装产线。

14.大芯片先进封装和测试项目

行业领域：集成电路设计和制造

简介：该企业是一家致力于提供集成电路先进封装设计、工艺和技术研发、制造和销售等一站式服务企业。公司专注开发各类先进封装技术，为高算力和高带宽芯片提供成品封装和测试解决方案。目前公司借助领先的技术研发能力和国内外专利布局，已经开始和国际国内多家头部企业展开研

发合作，部分产品已经通过认证。**合作/投资需求：**正在进行A+轮融资，融资需求面议，用于新建先进封装产线。

15.电子材料国际交易中心项目

行业领域：电子材料

简介：电子材料是未来产业打造人形机器人、量子计算机、脑机接口、6G网络设备、新型显示等标志性产品的必要前提，上海作为全国集成电路产业的高地，拥有雄厚的产业基础和丰富的人才资源，建设电子材料国际交易中心，旨在打造国际化的电子材料供应链服务枢纽与专业化交易平台，实现电子材料产业安全水平更高、交易效率更高、要素集聚度更高的战略目标，具有十分重要的意义。

合作/投资需求：正在进行天使轮融资，资金需求2亿元，占比30%左右，用作用于新建电子化学品仓储中心及交易中心团队组建。

16.AI赋能AR眼镜智能生态平台项目

行业领域：智能终端

简介：AI赋能AR眼镜智能生态平台项目以公司多代AR眼镜产品研发和市场实践为基础，形成从光学引擎、AR端侧第二代芯片、系统算法到生态应用的完整产业链创新能力。项目将构建以自主光学引擎和AR端侧第二代芯片为核心的智能计算平台，结合Android XR生态，实现AR眼镜的智能交

互、场景识别及跨设备协同，推动智能硬件产业与空间计算技术的深度融合。

合作/投资需求：正在进行D+轮融资，资金需求3亿美元，占比20%左右，用作第二代芯片研发、谷歌产品研发量产、公司运营、上市准备。

17.新一代MicroLED微显示器研发总部及制造基地项目

行业领域：智能终端

简介：该企业是一家面向新型显示领域的高科技创业公司。公司致力于各类超高密度微型显示器的研发与产业化。项目拟在沪新建全球总部和制造基地，计划在沪建设办公场地5000平。项目建成后，将实现研发、销售、制造集成一体，预计建成后最大年产能2000万片、年产值约21亿。

合作/投资需求：正在进行PreA轮融资，资金需求8亿元，占比50%左右，用作新建全球总部和制造基地方面。

18.Micro-LED微型光机研发及制造基地项目

行业领域：电子信息

简介：该企业是一家专注于显示技术领域的企业，主营业务基于纳米孔量子点专利技术，进行量子点MLED芯片的研发、生产和销售，为显示领域客户提供相关产品和解决方案。项目拟在沪新建Micro-LED微型光机研发及制造基地，计划在松江区拿地20亩。项目建成后，将实现Micro-LED微型光

机研发、销售、制造集成一体，预计建成后最大年产能1000万颗、年产值约20亿。

合作/投资需求：正在进行C轮融资，资金需求1.2亿元，占比10%左右，用作新建Micro-LED微型光机研发及制造基地方面。

19.桌面级具身智能人形AI伴侣机器人项目

行业领域：智能终端（人工智能机器人/AI情感硬件）

简介：该企业具备全链路自主研发能力，涵盖微型伺服电机、情感计算引擎、AI人格系统等核心技术。产品具备情感交互、人格养成、多模态内容生态等创新功能，在全球AI情感硬件赛道中具有唯一性与领先性。目前已构建IP内容、硬件制造、平台生态闭环，致力于打造“有温度的AI硬件生态系统”。项目寻求投资或当地市场资源等方面国际合作，共同开拓全球情感AI硬件市场。

合作/投资需求：正在进行Pre-A轮融资，资金需求0.8亿元，占比20%左右，用作组装测试生产2500万、研发运营2500万、市场推广3000万。

20.新材料生产基地项目

行业领域：新材料

简介：该企业长期专注于气凝胶、无氟粘结剂、高端电子胶、热管理冷却液、石墨烯等新材料研发与生产，广泛应用于新能源动力电池、消费电子、光伏组件、电子电气元件等行业。生产基地项目总投资10.137亿元，规划建设生产无氟胶黏剂、电子粘结剂和热管理冷却液等产品。项目建成达产后，预计年产值35亿元，将为金山经济增长注入强劲动力，进一步完善新材料产业链生态，吸引上下游配套企业集聚，为区域创造更多高质量发展机遇。

合作/投资需求：总投资10.137亿元人民币用于规划建设新材料生产基地，融资需求1亿元。

21.高端制造毫米波雷达项目

行业领域：智能终端（汽车传感器）

简介：该企业是一家专注于智能辅助驾驶感知的科技企业。2024年7月，代表中方牵头制定国际标准ISO/NP 13389《道路车辆 外部感知毫米波雷达探测性能试验方法》正式通过预案确定立项。该标准的推出将为全球各国提供标准化的车载毫米波雷达性能规范，为上下游企业提供毫米波雷达产品评估的统一标准。同时依托团队在核心部件MMIC/PCB、射频路线设计等先进工艺，以及前沿的暗室/封装测试技术，公司在2年内完成了产品的研发与迭代，并在1年内完成产

线爬坡。目前，企业位于安庆的雷达基地，年产能高达180万只，并已通过IATF16949质量体系认证、ISO14001环境及ISO45001安全管理体系认证，基地全面推行“世界级工厂”管理体系，是中国首家国产化毫米波雷达领域内的“世界级工厂”体系推进企业。

合作/投资需求：目前正进行C轮融资，融资额3亿，主要用于产能扩充、流动金储备和研发运营，正在准备上市计划。

22.智能座舱项目

行业领域：智能终端（汽车智能座舱）

简介：企业定位汽车座舱AI及数字化提供商，为车企提供行业领先的智能座舱系统、极豆沧海大模型、车联云平台，赋能车企数字化转型，提升用户出行体验。深耕十年，成为行业领军提供商，成功服务了奥迪/宝马/奔驰/保时捷/大众/丰田/现代/日产/本田/广汽/小米/岚图/阿维塔/长城/TATA等26家车企，规模化量产运营10个品牌超1500万车。获评亿欧中国车企科技伙伴TOP10、KPMG AutoTech 50、汽车供应链大会“出海先锋品牌”、高工智能汽车供应链领军供应商等荣誉。此外，沧海大模型已完成国家备案（备案号：Shanghai-JiDouCangHai-202505230049）并荣膺盖世汽车金辑奖/2025最佳技术实践应用奖。完成六轮数亿元融资，最新一轮融资引入芯片巨头高通Qualcomm，计划2027年IPO。需求业务出海和国际合作，服务全球车企和车主。

合作/投资需求：正在进行C轮融资，资金需求7500万元，占比5%左右，用资金主要用于研发下一代智能座舱系统和AI产品、拓展海外市场。

23.新能源智能项目

行业领域：高端装备

简介：该企业成立于2010年，是一家集研发、制造、销售、服务为一体的自主创新型高新技术企业。公司深耕新能源智能装备15年，提供从解决方案咨询、整厂规划、生产制造、项目实施及售后保障等全方位服务，目前已与国内外多家动力及储能电池企业、知名车企达成合作关系。公司战略规划将增加锂电池电芯中段切叠等关键环节专用设备，未来将成为锂电池生产线整线全产业链装备制造商，预计市场份额超40%。

合作/投资需求：项目总投资5亿元，用途为拟在金山区投资建设锂电池制造装备总装基地及集团研发中心、展示中心，融资需求1亿元。

24.智电港项目

行业领域：高端装备

简介：该项目是一个集高端制造、总部经济、科创园区+人文生态社区。园区目前建筑面积共计30万方，为入驻企业提供标准的研发及生产空间。同时，我们也可以为企业定制化

建设企业总部。依托于集团品牌及全球化战略，智电港将为入驻企业提供全生命周期的空间及企业服务。园区一期于2020年3月建成。截至2022年12月，项目已吸引超过200家企业入驻，涵盖智能制造、生物医药及医疗器械、集成电路、新材料等领域。园区先后荣获“2022年松江区四星级园区”“2022年松江区服务与制造融合示范园区”“2022年上海新能源电力装备产业集群”等多项称号。目前，项目已引入美资传送带行业龙头企业-英特乐传送带（上海）有限公司，台资上市企业上纬新材料科技股份有限公司，以及日资企业上海希爱化成电子有限公司入驻。

合作/投资需求：40亿元人民币，用途为智电港二期项目投资，引入战略新兴领域的跨国企业设立中国研发总部和市场推广中心。

25.绿色甲醇示范项目

行业领域：绿色燃料

简介：项目开展绿色甲醇相关技术研究，建设绿色甲醇相关示范项目，示范项目已于2025年7月产出首批绿色甲醇；技术突破将推动绿色燃料领域创新发展，助力行业绿色转型，具有显著国际国内行业影响力。

合作/投资需求：9亿元人民币；用途为开展绿色甲醇相关技术研究、建设绿色甲醇相关示范项目。

26.eVTOL研制总部及制造基地项目

行业领域：绿色燃料

简介：该企业是eVTOL研制的头部企业之一，正在加快研制国内首个、产品性能领先的倾转旋翼eVTOL。项目将强化在沪制造能力和运营服务能力，是打通技术链、迈向商业化交付的核心基础，同时有效防止产业链核心制造环节进一步外迁。项目拟在沪新建全球总部和制造基地，计划在闵行拿地30亩。项目建成后，将实现研发、销售、制造集成一体，预计建成后最大年产能100架、年产值约15亿元。

合作/投资需求：计划新一轮融资开展总部及制造基地建设，股权融资需求5亿元。

27.总部及总装基地项目

行业领域：高端装备

简介：该企业是聚焦电动垂直起降飞行器（eVTOL）研发与商业化的高科技企业，同时将在金山区建设具有全自主研发、全国产化的大型吨级以上载人载物eVTOL的研发、制造、测试及适航取证等综合能力的总装基地，项目建成年产值约10亿。

合作/投资需求：正在进行B轮融资，资金需求5亿元，占比25%左右，用作建设中国总部方面。

28.总部及总装制造基地项目

行业领域：高端装备

简介：项目拟在沪建设中国总部，统筹公司战略规划、研发创新、市场拓展、客户服务及品牌建设等核心职能。同时，建设VE25-100飞机总装制造产线，作为辐射华东、华中等区域的交付中心，最大年产能200架、年产值约35亿。

合作/投资需求：正在进行B轮融资，资金需求5亿元，占比7%左右，用作飞机总装制造产线方面。

29.航空总部及研发、生产、交付中心项目

行业领域：高端装备

简介：项目拟在沪新建涵盖航空器设计、适航取证与研发试制的全球总部基地。计划扩建现有M2飞机生产线，新建全球交付、飞行培训及客户服务与技术支援于一体的航空文化中心，启动M5座中型水陆两栖飞机的研发、试制与适航取证工作。项目建成后预计年产能70架、全业务年产值约12亿。

合作/投资需求：正在进行PreA轮融资，资金需求5亿元，占比20%左右，用作建设全球总部基地方面。

30.总部及制造基地项目

行业领域：高端装备

简介：该企业是专注于大飞机和新能源汽车产业链复材加工的工业母机领军企业，已多次为全球民用航空飞机及发

动机链主企业提供五轴龙门CNC等加工设备。项目将加快突破复材五轴精密机床卡脖子技术，提升国产化率，助力上海实现高端精密装备自主可控。

合作/投资需求：入驻临港大飞机园开展国产化航空航天复材五轴精密机床研发和产业化建设，股权融资需求2亿元。

31.工业零部件国际交易的产业互联网平台项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该企业是专注于工业零部件国际交易的产业互联网平台企业。目前平台拥有超来自全世界107个国家的采购商注册使用。行业涵盖自动化、汽车、机器人、仪器仪表等全部制造业门类。在供给侧，联动了国内超过70万家工厂协同制造，满足国内外采购商需求。公司针对非标零部件的加工制造和贸易各个场景，基于所积累的庞大产能数据库，开发了一系列AI工具，打通了从寻源比价，生产管理，质量管理，支付结算，金融服务，物流和报关报税等全部环节，是目前非标零部件领域领先的平台企业。

合作/投资需求：正在进行4轮融资，资金需求4亿元，占比10%左右，用作研发方面。

32.智慧餐饮综合解决方案项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该企业是国际领先的智慧餐饮综合解决方案服务商，国家高新技术企业、“专精特新”企业、机器人标杆企，拥有100余项与公司业务高度相关的核心知识产权。作为国内“人工智能+餐饮”领域的领军企业，公司以“保食安、提质量、促健康”为设计的基础需求，依托自主研发的L5级全流程无人化厨房技术和物联网管理系统，积累了3000余种动态菜品的SKU数据库，真正实现了餐饮行业的降本增效，始终致力于通过“交叉学科融合创新”，横跨餐饮运营、AI算法、精密硬件三大领域，打造全流程智能化餐饮新质生产力。已与复旦大学第五人民医院、闵行区政府、闵行职业技术学院等达成智慧厨房、智慧食堂、智慧小吃机等合作。

合作/投资需求：正在进行4轮融资，资金需求2亿元，占比10%左右，用作研发、生产、市场营销方面。

33.智算 X+S 系统

行业领域：软件和信息服务

简介：致力于解决大型智算中心大规模单一 GPU 集群的训练过程稳定性和 GPU 利用率低两大问题，同时赋能大语言模型的训练和推理管理、模型仓库管理；核心技术对标硅谷同类企业如 Coreweave、Nebius、Crusoe；公司产品已获得多项国际认证，如 CMMI 三级，ISO9001/20000/45001。

国内以上海张江为企业总部，已设立区域子公司在杭州，郑州，北京，计划设立海南三亚，广州，佛山子公司。正在

积极拓展国际市场，已在马来西亚、新加坡、日本、沙特利雅得、阿联酋阿布扎比等地开展业务接洽。

希望在东南亚、中东、欧洲等寻求国际合作，通过投资，在投资所在国建立 AI 产业基地。

投资需求：正在进行一轮融资，资金需求0.5亿元，占比10%左右，用作研发和市场开拓方面。

34.新一代3D图形引擎项目

行业领域：软信业

简介：该企业致力于新一代实时3D图形引擎的研发及应用，是目前全球唯一拥有双引擎架构的实时图形引擎公司。公司主要产品为GritGene引擎，在欧洲和中国申请专利已超过10项，软件著作权20余项。主要业务领域是智能终端图形和数字内容，其中智能终端图形包括智能驾驶舱和手机、XR设备等的图形系统及应用，数字内容包括扩展现实内容和数字孪生管理。已服务于比亚迪、华为、荣耀、中国联通、中海达、新世界发展集团、Dynamic Attractions、玄机科技、阿里云等海内外众多客户。先后获得比亚迪、华为哈勃、腾讯投资、高瓴资本、保利资本、百度风投、建信信托、锡创投、线性资本、C资本（郑志刚先生基金）、朗玛峰创投等知名机构和企业的投资。

合作/投资需求：正在进行五轮融资，资金需求0.8亿元，占比3%左右，用作研发方面。

35.化学体系过程模拟软件项目

行业领域：软信业

简介：本项目基于自主的化学体系算法内核，开发适配国产操作系统与数据库的、服务于化工与新能源的过程模拟国产工业软件，开发三传一反一物性库的工业软件算法内核用于提高油气产量、管道输运效率与炼化安全与效率，突破欧美PipeSim、Aspen Plus等工业软件对中国石油化工行业的垄断与封锁。本工业软件已经服务于油气开采与输运、石油工程、锂电研发等超过3个关系到国家能源安全的万亿级行业，为中石油、国家管网与宁德时代等超过5家万亿级企业提供超过15套国产工业软件产品与开发服务，在3年内为超过5个行业15家企业提供超过40套标准工业软件产品。

合作/投资需求：正在进行三轮融资，资金需求1亿元，占比15%左右，用作锂电池设计自动化仿真软件与油气生产&化工过程模拟仿真软件的研发迭代及市场推广方面。

36.数字化血液透析中心

行业领域：软件和信息服务

简介：以“智能技术+医疗”创新模式重塑血液透析业务流程与管理体系。项目通过自主研发的透析物联网中间件与血液透析信息管理系统，构建覆盖设备互联、数据整合与智能决策的数字化平台。该数字化血液透析中心解决方案能够实现

：传统透析设备的智能联网与远程监控；跨系统的数据打通、共享与深度分析；基于临床数据模型提供辅助决策支持与质量管理工具。最终，将显著提升医疗机构的运营效率、透析治疗安全性及患者就医体验。

项目研发团队由医学专家与资深软件工程师共同组成，深耕医疗数据挖掘与物联融合技术，致力于推动血液透析行业的数字化转型与智能化升级，构建标准化、智慧化的未来透析中心生态。

自主研发核心的透析物联网中间件与智能信息管理系统，真正实现异构设备的无缝互联与多源数据的深度融合。深度结合医学专家经验，构建了贴合临床实际的辅助决策模型与质量管理体系。集成先进的人工智能算法，实现干体重评估、血温预测、血容量预测、Kt/V预测等关键临床指标的智能分析与预测，提升诊疗精准度。已具备成熟的系统架构与项目实施能力，可快速部署于各类医疗机构。与国外顶尖医学专家开展技术及临床合作，正在开发日文版和英文版系统，积极布局东南亚市场，共同推动国际化的透析信息化建设。

合作/投资需求：3,000 万人民币，出让股权 20%。一是研发投入，用于扩大研发中心规模，增强产品迭代速度与技术创新能力；二是市场推广，加强市场拓展力度与品牌宣传，提升市场占有率；三是标杆建设，推动在全国重点区域的示范性透析中心项目落地。也欢迎市场合作。

37.先于威胁的AI主动安全项目

行业领域：软信业

简介：项目的核心技术包括无害化基因编辑技术处理攻击样本、AI生成攻击策略的动态防御，通过外部攻击面管理（EASM）和入侵攻击模拟（BAS)技术的融合，实现从被动防御到主动安全的转变。

获得了国际知名机构的认可，包括：入选2025中国对抗性暴露验证代表性厂商，Gartner2023、2024中国安全技术度成熟曲线BAS代表厂商；获评IDC2024中国攻击面管理厂商技术评估（EASM/BAS满分5星评分);IDC TechScape中国网络安全软件技术发展路线图2024BAS推荐厂商等权威荣誉。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.3亿元，占比10%左右，用作研发方面。

38.致力于智能无人系统的频谱通信与网络安全项目

行业领域：软信业

简介：项目专注于智能无人系统的频谱通信与网络安全技术研发与产品化落地。围绕智能网联汽车、低空自主飞行器及具身智能等新兴领域，提供通用型安全网关与频谱通信防护方案。已与华为云、腾讯云、微软AI等建立联合研发与商业合作。项目围绕“频谱通信与安全防御”两大技术核心，

推出频谱通信与安全网关、机载电磁辐射源探测定位系统、VSOC车联网安全运营中心及SkySecOps空域安全运营平台等产品。其中，频谱通信与安全网关采用PUF物理不可克隆芯片、抗量子算法及AI-IDPS入侵检测系统，实现硬件级可信防护与AI智能识别的融合，可在车联网、无人机和工业机器人等不同场景快速复用。机载电磁辐射源探测定位系统基于TDOA到达时间差算法和空间谱测向技术，可精准定位伪基站、黑广播和“黑飞”无人机遥控链路。

合作/投资需求：正在进行二轮融资，资金需求0.2亿元，占比10%左右，用作研发及测试环境完善等方面。

39.智慧农业项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：深度依托国家农业信息化工程技术研究中心，凭借独特的产学研通道，能快速将前沿科研成果、省部级项目资源转化为适用于现代温室场景的创新升级方案，确保了技术来源的权威性与持续领先优势。公司研发聚焦于新农村建设与现代农业发展，致力于在农业专用智能机器人、新型传感器、农业传感网、智能化信息处理及精细化作业管理等重大共性关键技术上实现突破，以创新驱动智慧农业的未来。已与宁波海区水果番茄精品园、北京房山/内蒙古扎赉特旗/山西隰县国家现代农业产业园、山东寿光全国蔬菜质量标准

中心智慧农业科技园等达成产学研EPC、EPC+O等项目合作。

合作/投资需求：正在进行1轮融资，资金需求0.2亿元，占比10%左右，用作研发方面。

40.高端制造领域智能化品质管控及良率管理项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司是一家专注于高端制造领域智能化品质管控及良率管理的工业AI企业。致力于用基于自研底层AI框架及先进的光、机、电、算、软等相关技术所打造的产品体系，为客户提供AI检测、AI监控、AI辅助决策软硬一体完整解决方案，从人、机、料、法、环、测各维度提高制造良率，帮助客户提质、降本、增效。目前已应用在高端电路板，新能源电池和半导体等行业。该公司总部设立在上海，并已建立覆盖全国的研发、技术服务和销售网络。

合作/投资需求：正在进行4轮融资，资金需求4亿元，占比13%左右，用作研发、市场拓展、生产方面。

41.科技管理数字化解决方案项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司是国内对标ServiceNow的头部科创企业，获腾讯战略投资，专注为政府、金融及大型企业提供科技管理数字化解决方案。客户覆盖交易所、银行等头部机构，是全国

信创500强、上海智慧工匠一等奖获得者，拥有ServiceNow等国际产品的成功替换案例。

合作/投资需求：正在进行4轮融资，资金需求1.5亿元，占比30%左右，用作研发、市场推广方面。

42.机器人行业AI智能体项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司在打造机器人行业的AI Agent，通过公司自研的智能系统帮助机器人实现对环境自主适应、交互，实现机器人自主决策并高效完成工作任务。帮助机器人行业提高应用效率、降低成本。从工业行业落地逐步延伸到商用和家用领域。合作的客户包括：美国高通、华天科技、汇川技术、复旦微电等。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.4亿元，占比10%左右，用作研发、运营、市场营销方面。

43.新一代自主CAE/CFD + AI流体仿真智能解决方案项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司是一家自主CAE/CFD + AI流体仿真智能解决方案的科技公司。其核心产品Aerocae“气动咖”平台，融合AI技术与GPU高性能计算，通过前处理/求解器/后处理一体化系统，为企业提供高精度流体仿真软硬件系统及服务，主要客户集中在低空飞行器、汽车、机器人等高端制造业

。该公司提供高效落地的全流程仿真解决方案，凭借全自动网格生成、高性能求解器（20倍效率提升）及超真实渲染技术，让企业无需依赖复杂软件系统和高端工程师，即可缩短研发周期、降低人力成本，提升产品设计精准度与市场竞争力。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.4亿元，占比20%左右，用作研发、AI智能体开发方面。

44.工业4.0创新机器人表面处理应用项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：企业专注于工业4.0创新机器人表面处理应用的科技公司，国家高新技术企业，专精特新企业，拥有发明等50多项。作为专注于复合材料领域的机器人应用及解决方案提供商，该公司智能应用专利硬件模块和核心技术软件系统，基于表面处理与智慧工厂两大场景，为企业提供软件、硬件及服务的“交钥匙”一站式解决方案，打造环保高效、柔性的工业4.0智慧工厂，目前已完成PreA轮融资。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.4亿元，占比10%左右，用作研发、产线升级、市场营销方面。

45.智慧能源项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：企业是一家专注于新能源领域的AI技术公司，以“正向设计”理念，通过自主研发多尺度仿真模型与人工智能算法，为产业链客户提供材料探索、电池设计、智能运维的全栈式解决方案。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.4亿元，占比10%左右，用作研发、市场推广方面。

46.汽车与模具行业的智能制造工业软件项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司是一家专注于汽车与模具行业的智能制造工业软件服务商，拥有自主研发的钣金快速成形仿真软件，并提供专业解决方案与定制开发服务。作为西门子OEM合作伙伴，其软件已集成至NX系统，形成面向冲压仿真的行业解决方案。

合作/投资需求：正在进行2轮融资，资金需求0.3亿元，占比50%左右，用作研发方面。

47.多模态生物识别项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司2017年成立，源于上海交大。聚焦虹膜识别、掌静脉识别及多模态生物识别技术，提供从算法、软件、硬件、模组的虹膜识别全栈解决方案，产品已应用于公安、核电、金融、医疗等领域。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.3亿元，占比10%左右，用作研发、物料准备、市场推广方面。

48.智慧农业项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司成立于2020年，是一家依托国家农业信息化工程技术研究中心的农业科技企业，致力于在农业专用智能机器人、新型传感器、农业传感网、智能化信息处理及精细化作业管理等重大共性关键技术上实现突破。该公司已与宁波海区水果番茄精品园、北京房山/内蒙古扎赉特旗/山西隰县国家现代农业产业园、山东寿光全国蔬菜质量标准中心智慧农业科技园等达成产学研EPC、EPC+O等项目合作。

合作/投资需求：正在进行1轮融资，资金需求0.2亿元，占比10%左右，用作研发方面。

49.多领域数字员工项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：企业是一家致力于帮助企业打造“数字员工”的科技公司，可以利用最新的人工智能技术，自动化地帮助企业完成各种内部工作，比如销售运营、客户支持、内容审核等。该公司可提供智能化、低代码的解决方案，让企业能够快速建立和管理AI应用，以提高工作效率和业务一致性。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.2亿元，占比20%左右，用作产研扩展、市场推广方面。

50.AI工业视觉完整解决方案项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司是一家科技企业，核心团队主要来自欧美留学工作的博士和硕士，公司的核心技术是AI工业视觉完整解决方案，工业AI智能体和垂类模型开发，同时也能为客户提供包括基础网络(特别是5G专网)建设、服务器搭建、数据平台、体系贯标等一系列集成服务。该公司入选了上海地区经信委和南通市工信局的智能工厂诊断商和转型服务商名录。2023年，该公司是上海市智能制造产业协会监事单位，并入选了松江区、闵行区、浦东新区、南通市等地政府指定的智能工厂诊断咨询+转型服务商。2024年8月，公司迁入浦东模力社区-“垂类模型赋能应用中心”，是目前国内智能制造领域能提供诊断咨询、数字化转型、AI垂类模型服务的领军企业之一。

合作/投资需求：正在进行3轮融资，资金需求0.2亿元，占比10%左右，用作研发方面。

51.中小制造企业全栈式数字化服务项目

行业领域：软件和信息服务业

简介：该公司专注于中小制造企业全栈式数字化服务，以金蝶云星空PLM+ERP+MES、灵当CRM、致远A8为核心，提供部署+咨询+开发全流程支持。采用“ERP+管理咨询”双驱模式，通过六阶实施法实现业务-IT融合，拥有PMP团队及系统集成能力，服务上海数百制造业企业数字化转型。

合作/投资需求：正在进行1轮融资，资金需求0.01亿元，占比10%左右，用作研发、市场推广方面。

52. 欧盟CE认证项目

行业领域：工业服务业（检验检测认证领域）

简介：该公司拟在欧盟及其成员国当地收购或投资建设成为一家公告机构Notified body，提供检验、检测、认证服务。

该公司是一家创新型、国际化的综合性检验、检测、认证及研发机构，总部位于中国上海，拥有数家国内检测、检验（监理）、认证、研发机构，1家欧洲（荷兰）检验、检测、认证机构，以及19家国内分支机构。该公司专注于先进材料科学、环境环保、新能源与电力服务、生物医药、医疗器械、化妆品与日用化学品研究、工业品、智能制造等领域。

合作/投资需求：寻求合作的公告机构或投资人，预计资金5000万人民币，用于收购欧盟及其成员国当地的公告机构，开展医疗器械MDR/IVDR认证、检测等服务。

(联系方式, 刘老师, 17521038052, liuxy@sheitc.sh.gov.cn
)